

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 0083/61894371/2020

Smluvní strany

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Se sídlem: Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno

IČO: 618 94 371

DIČ: CZ61894371

zastoupená: RNDr. Václav Opatrný, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

ACom cz s.r.o.

Se sídlem: E. Zahrádky 851, 272 04 Kladno

IČ: 25758985

DIČ: CZ25758985

zastoupená: Ing. Frehl Miloslav a Miroslav Poláček, jednatel

(dále jen „dodavatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dílo č. 0083/61894371/2020

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo dle čl. II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit za toto dílo dohodnutou cenu.

II.

Dílo

1. Dílem dle této smlouvy je dodání školního serveru dle specifikace uvedené v rozpisu položek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Objektem objednatele se rozumí budova Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954.

III.

Cena díla

1. Cena díla činí částku **117 000,00 Kč bez DPH, tj. 141 570,00 s DPH.**
2. Rozpis jednotlivých položek ceny díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury vydané dodavatelem.
3. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

IV.

Doba plnění a ukončení smluvního vztahu

1. Dodavatel se zavazuje dodat školní server do 60 dnů
2. Tato smlouva skončí:
 - a) **uplynutím** doby, na kterou byla tato smlouva sjednána,
 - b) **dohodou** smluvních stran,
 - c) **odstoupením** jedné ze smluvních stran pro neplnění povinností z této smlouvy.Na neplnění povinností však musí být druhá smluvní strana předem písemně upozorněna. Pokud po písemném upozornění smluvní strana nezjedná nápravu do čtrnácti (14) kalendářních dní, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit.

V.

Práva a povinnosti stran

1. Dodavatel se zavazuje dodat školní server dle specifikace uvedené v rozpisu položek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a dodavatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Školní server“
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jí a že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle na základě čehož připojují své podpisy.

Příloha: 1. Specifikace dodávky

Objednatel:


V Kladně dne^{14.5}.....2020



RNDr. Václav Opatrný, ředitel
Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie
Kladno, Cyrila Boudy 2954
tel.: 312 247 170, fax: 312 248 083
IČ: 618 94 371 DIČ: CZ61894371
e-mail: skola@sosik.cz ©

Zhotovitel:

V dne^{14.5}.....2020


Ing. Frehl Miloslav Poláček Miroslav
jednatel

„Školní server“ – Specifikace dodávky

Kategorie	Produkt	Počet
platforma = obsahuje skříň 1U + základní desku a doplněno o redundandní zdroj a MGT modul s KVM funkcemi	Intel® Server platforma R1304WFTYSR, 1U LGA 2x 3647, C624, 24x DDR4 4x HS 3,5" SATA3 SAS/SATA diskové šachty včetně HS šuplíčků, 2 UPI links, 2x RSC ,(PCI-E 3.0 x16) 2x 10GbE/IPMI, 1x1100W, On/Off tlačítko, UID indikace, 2x LGA 3647, iC624 chipset, min. 24x DDR4-2933MHz až do 7.5TB 3DS ECC R/LRDIMM, 2x PCIe x16 Gen 3, PCIe OCuLink Connectors (NVMe support), 2x PCI-E 3.0 x4 NVMe M.2 slot, 2x RJ45 10 Gigabit Ethernet, IPMI v 2.0 & Redfish s dedikovaným RJ45 portem a Intel® Remote Management Module 4 Lite 2 se vzdálenými KVM funkcemi, 5x USB 3.0 porty, 1x VGA, druhý modul Intel® 1100W AC Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS (Platinum Efficiency) pro plnou redundanci napájení, 2x CPU passive heatsink	1
Procesor	Intel® Xeon Silver 4208 (8-core) 2.1GHZ, 11MB, FC-LGA3647, bez chladiče 85W - 13.867 Benchmark	2
Paměti	Kingston DDR4 16GB DIMM 2666MHz CL19 ECC Reg SR x4 Micron E IDT	8
Chladič	1U Passive CPU Heat Sink pro Socket LGA3647 - obsaženo v platformě	2
Pevný disk	Seagate EXOS 7E8 8TB SAS ENCRYPTED/3.5IN, 12GB/S 512E/4KN SED, 7200rpm, SAS, 256MB, 512n, SED, ST8000NM006A	2
SSD disk	WD BLACK SSD NVMe 500GB PCIe SN750, Gen3 8 Gb/s, (R:3470, W:2600MB/s) - 20.871 Benchmark	1
RAID řadič pro interní storage	Intel® RMSP3CD080F, RAID Module SIOM Module Slot, LSI3508 SAS Chip, 8P Internal, 4GB cache, RAID0-/1/10/5/50/6/60, SAS 3 generace, 12Gb/s ROC, 4x SFF-8643, JBOD Mode	1
Kabel k RAID řadiči	Intel® AXXCBL850HDHRS, 850 mm long, straight SFF8643 to straight SFF8643	1
RAID baterie	Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU7, Single	1
přídavná síťová karta	Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2, Dual port 10GbE SFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x SFP+ uplinks, and 2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C	1
další příslušenství	Intel® Trusted Platform Module 2.0, Single	1
Záruka	3 roky, pevný disk a SSD 60 měsíců	1